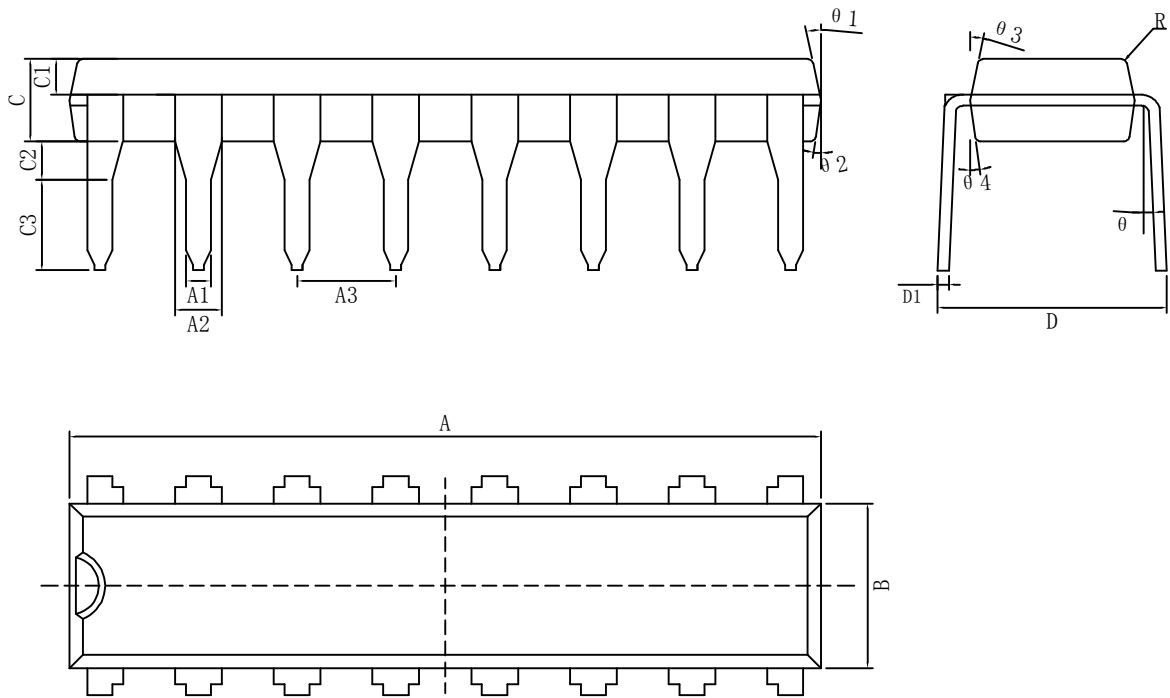




气派科技独立研发产品，发明专利，严禁仿冒，违者必究！

标注	尺寸	最小(mm)	最大(mm)	标注	尺寸	最小(mm)	最大(mm)
A		13.60	13.80	C3		1.60	1.70
A1		0.45TYP		D1		0.203	0.233
A2		0.85TYP		θ		2.5° TYP	
A3		1.80TYP		$\theta 1$		12° TYP	
B		2.90	3.10	$\theta 2$		8° TYP	
D		3.78	4.38	$\theta 3$		12° TYP	
C		1.40	1.60	$\theta 4$		8° TYP	
C1		0.60	0.70				
C2		0.65	0.75				



制图	朱复国	2016.09.19	名称	生效日期		
审核			Qipai16	等级标记	重量	比例
批准			封装外形图			
单位	mm		图号	页数	第1页 共1页	
镀涂			C-0L-031	气派科技股份有限公司		
			版次	C		
				CHINA CHIPPACKING TECH. CO., Ltd		